

腾锐 D2000 安全 CPU
TEE 编程接口手册

v1.0

更新记录

版本号	发布部门	作者	发布日期	备 注
1.0	飞腾通用软件部	邓强，栗梁虎	2021-06-10	初稿

版权所有© 飞腾信息技术有限公司 2021。保留一切权利。

注意

飞腾信息技术有限公司对其发行的或与合作公司共同发行的包括但不限于产品的全部内容及材料所拥有版权等知识产权，受法律保护。非经本公司书面许可，任何单位及个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

我们仅提供技术上的咨询，对利用文档搭建环境所从事的研发活动没有技术支持责任，对相关研发成果没有连带责任。

目录

1 介绍.....	1
2 密码加速引擎接口.....	1
2.1 接口概述.....	1
2.2 接口说明.....	2
2.2.1 SM2 算法类接口说明.....	2
2.2.2 SM3 算法类接口说明.....	4
2.2.3 SM4 算法类接口说明.....	5
2.3 测试实例.....	7
2.3.1 初始化.....	8
2.3.2 SM2 接口注册.....	8
2.3.3 SM3 接口注册.....	9
2.3.4 SM4 接口注册.....	9
2.3.5 示例程序.....	9
2.3.6 编译.....	10
2.3.7 运行.....	10
3 片内 efuse 读写接口.....	11
3.1 接口概述.....	11
3.2 接口说明.....	11
3.3 测试实例.....	12
3.3.1 测试控制流程.....	12
3.3.2 测试 LOG.....	13
4 SMC 调用接口.....	14
4.1 接口概述.....	14
4.2 接口说明.....	15
4.3 测试实例.....	15

1 介绍

飞腾开发的 optee-ft 是按照 GP 规范开发的 TEE OS，支持飞腾腾锐 D2000 安全 CPU 系统，开发搭建方便，便于开发者开发自有的上层可信应用，且 optee-ft 提供了完整的 SDK，方便编译 TA 和 CA。

2 密码加速引擎接口

2.1 接口概述

腾锐 D2000 安全 CPU 集成了密码加速引擎 (以下简称 SCTO)，支持 SM2/SM3/SM4/SM9 算法硬件加速。我们通过 optee-ft 提供的接口标准，将 SCTO 的相关功能 API 添加到 libmbedtls 库，实现飞腾平台 TEE 环境的硬件 SM2/SM3/SM4 算法。

optee-ft 根据 GP 规范实现了常用的加解密、签名验签和计算摘要的密码学算法的基础框架。如果需要硬件的密码学引擎来实现这些算法，则只需要替换掉对应的底层算法实现接口即可。对于上层用户而言，无需修改任何代码，只需按照 GP 规范，调用对应的接口组合即可实现对数据的加解密、摘要计算和数据签名验签操作。如图 2.1，我们替换掉 SM2、SM3 和 SM4 底层 API，将其用 SCTO 实现，就可以通过 GP 标准接口调用密码学引擎的能力来实现对数据的 SM2、SM3 和 SM4 算法的加解密、摘要计算和数据签名验签操作。

目前对应 SM2 算法需要替换六类 API 接口，包括：密钥对生成、密钥对释放、加密、解密、签名和验签。对应 SM3 算法需要替换五类 API 接口，包括：初始化、更新数据、完成、描述符释放和描述符克隆。对应 SM4 算法需要替换五类 API 接口，包括：初始化、更新数据、完成、描述符释放和描述符克隆，其中更新数据接口针对 cbc、ecb 和 ctr 模式有不同的实现。

参数 key_size: 密钥长度

返回结果: 0 表示成功生成密钥对, 其他为错误

```
static void sm2_free_public_key(struct ecc_public_key *s)
```

功能: 释放 SM2 密钥对

参数 s: 释放的密钥对

返回结果: 成功释放密钥对

```
TEE_Result sm2_pke_encrypt(struct ecc_public_key *key, const uint8_t *src,  
                           size_t src_len, uint8_t *dst, size_t *dst_len)
```

功能: 使用 SM2 算法加密数据

参数 key: 加密使用的 SM2 公钥

参数 src: 需要加密的数据

参数 src_len: 需要加密数据的长度

参数 dst: 用于保存加密数据

参数 dst_len: 入参时表示加密数据保存空间的大小, 返回时表示加密后数据的长度

返回结果: 0 表示加密成功, 其他表示错误

```
TEE_Result sm2_pke_decrypt(struct ecc_keypair *key, const uint8_t *src,  
                           size_t src_len, uint8_t *dst, size_t *dst_len)
```

功能: 使用 SM2 算法解密数据

参数 key: 解密使用的 SM2 密钥对

参数 src: 需要解密的数据

参数 src_len: 需要解密数据的长度

参数 dst: 用于保存解密数据

参数 dst_len: 入参时表示解密数据保存空间的大小, 返回时表示解密后数据的长度

返回结果: 0 表示解密成功, 其他表示错误

```
TEE_Result sm2_dsa_sign(uint32_t algo, struct ecc_keypair *key, const uint8_t *msg,  
                        size_t msg_len, uint8_t *sig, size_t *sig_len)
```

功能: 使用 SM2 算法签名

参数 algo: 算法类型

参数 key: 签名使用的 SM2 密钥对

参数 msg: 需要签名的数据摘要

参数 msg_len: 需要签名的数据摘要的长度,目前标准为 32 字节

参数 sig: 用于保存签名

参数 sig_len: 入参时表示签名保存空间的大小, 返回时表示签名的长度

返回结果: 0 表示签名成功, 其他表示错误

```
TEE_Result sm2_dsa_verify(uint32_t algo, struct ecc_public_key *key, const uint8_t *msg,
                          size_t msg_len, const uint8_t *sig, size_t sig_len)
```

功能: 使用 SM2 算法验签

参数 algo: 算法类型

参数 key: 验签使用的 SM2 公钥

参数 msg: 需要验签的数据摘要

参数 msg_len: 需要验签的数据摘要的长度,目前标准为 32 字节

参数 sig: 签名

参数 sig_len: 签名的长度

返回结果: 0 表示验签成功, 其他表示错误

2.2.2 SM3 算法类接口说明

SM3 实现了使用 DMA 引擎操作的方式, 但 DMA 引擎唯一, 可根据实际情况确定由哪个算法使用。同时, 对 SM3 增加了软件运算, 在抢占不到硬件引擎的情况下使用软件运算, 增加并发性能, 可视情况使用。

```
void mbedtls_sm3_init( mbedtls_sm3_context *ctx )
```

功能: 初始化 ctx 初始值和引擎硬件操作指针

参数 ctx: SM3 上下文

返回结果: 成功完成初始化

```
int mbedtls_sm3_starts_ret(mbedtls_sm3_context *ctx )
```

功能: 初始化 HASH 初始值和数据总长度

参数 ctx: SM3 上下文

返回结果: 0 表示初始化成功, 其他表示错误

```
int mbedtls_sm3_update_ret(mbedtls_sm3_context *ctx, const unsigned char *input, size_t ilen )
```

功能：更新 SM3 算法的数据

参数 ctx：SM3 上下文

参数 input：需要 SM3 算法运算的数据

参数 ilen：数据的长度

返回结果：0 表示成功，其他表示错误

```
int mbedtls_sm3_finish_ret( mbedtls_sm3_context *ctx, unsigned char output[32] )
```

功能：用于数据更新后完成 SM3 算法

参数 ctx：SM3 上下文

参数 output：用于返回算法的结果

返回结果：0 表示成功，其他表示错误

```
void mbedtls_sm3_free( mbedtls_sm3_context *ctx )
```

功能：用于释放 SM3 上下文的数据

参数 ctx：SM3 上下文

返回结果：成功释放 SM3 上下文数据

```
void mbedtls_sm3_clone( mbedtls_sm3_context *dst, const mbedtls_sm3_context *src )
```

功能：克隆 SM3 上下文

参数 dst：克隆的 SM3 上下文

参数 src：原始的 SM3 上下文

返回结果：成功克隆 SM3 上下文数据

2.2.3 SM4 算法类接口说明

SM4 实现了使用 DMA 引擎操作的方式，但 DMA 引擎唯一，可根据实际情况确定由哪个算法使用。同时，对 SM4 增加了软件运算，在抢占不到硬件引擎的情况下使用软件运算，增加并发性能，可视情况使用。

```
TEE_Result mbed_sm4_init(struct crypto_cipher_ctx *ctx,  
                        TEE_OperationMode mode, const uint8_t *key1,  
                        size_t key1_len, const uint8_t *key2 __unused,
```

```
size_t key2_len __unused, const uint8_t *iv, size_t iv_len)
```

功能：SM4 算法初始化

参数 ctx：上下文

参数 mode：操作模式，这里可选加密或解密

参数 key1：加解密的密钥

参数 key1_len：密钥的长度

参数 key2：SM4 算法未用到

参数 key2_len：SM4 算法未用到

参数 iv：初始化向量

参数 iv_len：初始化向量的长度

返回结果：0 表示初始化成功，其他表示错误

```
TEE_Result mbed_sm4_cbc_update(struct crypto_cipher_ctx *ctx, bool last_block __unused,  
                               const uint8_t *data, size_t len, uint8_t *dst)
```

功能：SM4 CBC 模式更新数据，根据上下文确定是加密还是解密

参数 ctx：上下文

参数 last_block：SM4 算法未用到

参数 data：需要处理的数据

参数 len：需要处理的数据的长度，要求 16 字节对齐

参数 dst：存放处理后的数据

返回结果：0 表示处理成功，其他表示错误

```
TEE_Result mbed_sm4_ecb_update(struct crypto_cipher_ctx *ctx, bool last_block __unused,  
                               const uint8_t *data, size_t len, uint8_t *dst)
```

功能：SM4 ECB 模式更新数据，根据上下文确定是加密还是解密

参数 ctx：上下文

参数 last_block：SM4 算法未用到

参数 data：需要处理的数据

参数 len：需要处理的数据的长度，要求 16 字节对齐

参数 dst：存放处理后的数据

返回结果：0 表示处理成功，其他表示错误

```
TEE_Result mbed_sm4_ctr_update(struct crypto_cipher_ctx *ctx, bool last_block __unused,  
                               const uint8_t *data, size_t len, uint8_t *dst)
```

功能：SM4 CTR 模式更新数据，加解密通用

参数 ctx：上下文

参数 last_block：SM4 算法未用到

参数 data：需要处理的数据

参数 len：需要处理的数据的长度，要求 16 字节对齐

参数 dst：存放处理后的数据

返回结果：0 表示处理成功，其他表示错误

```
void mbed_sm4_final(struct crypto_cipher_ctx *ctx)
```

功能：完成 SM4 算法，会释放上下文的数据

参数 ctx：上下文

返回结果：成功完成 SM4 算法

```
void mbed_sm4_free_ctx(struct crypto_cipher_ctx *ctx)
```

功能：释放 SM4 上下文

参数 ctx：上下文

返回结果：成功释放上下文

```
void mbed_sm4_copy_state(struct crypto_cipher_ctx *dst_ctx,  
                         struct crypto_cipher_ctx *src_ctx)
```

功能：克隆 SM4 上下文

参数 dst_ctx：克隆的上下文

参数 src_ctx：原始上下文

返回结果：成功克隆上下文

2.3 测试实例

实现了上述底层算法接口后，还需要将这些接口注册到标准流程中，此外，还需要一些初始化的准备工作等。

测试采用的为 CentOS-8.2 系统，内核为 4.19.5，并使用了 phytiun 针对该版本的补丁。同时，编译也

在该环境完成。

2.3.1 初始化

为了确保 SCTO 和软件锁有确定的初始状态，这里通过 optee-ft 的 driver_init 接口来完成，在启动过程中完成初始化。

这部分代码位于 optee_os/core/drivers/phytium/ft_scto.c 文件中，完成以下几部分工作：

一、注册 SCTO IO 地址段为安全 IO 地址，其中 SMX_RESERVE_BASE 为临时选用的一段地址，给软件锁使用，根据实际需求重新分配地址和大小，要求页对齐。

```
#define SRAM_BASE (0x29800000)
#define SMX_RESERVE_BASE (SRAM_BASE + 0x0000UL) //just for temporary use
#define SMX_RESERVE_SIZE (0x1000)
#define SMX_BASE_ADDR 0x28220000
#define SMX_BASE_SIZE 0x7000
register_phys_mem_pgdir(MEM_AREA_IO_SEC, SMX_BASE_ADDR, SMX_BASE_SIZE);
register_phys_mem_pgdir(MEM_AREA_IO_SEC, SMX_RESERVE_BASE, SMX_RESERVE_SIZE);
```

二、将初始化函数注册到 driver_init 接口。

```
driver_init(phytium_sm_init);
```

2.3.2 SM2 接口注册

SM2 公钥相关接口注册

将封装好的 API 接入项目体系需要以下几步：

一、在 optee_os/core/tee/tee_svc_cryp.c 文件的 tee_obj_set_type 函数中增加 SM2 分支 crypto_acipher_alloc_sm2_public_key。

```
case TEE_TYPE_SM2_DSA_PUBLIC_KEY:
case TEE_TYPE_SM2_PKE_PUBLIC_KEY:
case TEE_TYPE_SM2 KEP_PUBLIC_KEY:
    res = crypto_acipher_alloc_sm2_public_key(o->attr, obj_type,
                                              max_key_size);

    break;
```

二、在 optee_os/core/crypto/crypto.c 文件中实现 crypto_acipher_alloc_sm2_public_key。

三、在 optee_os/lib/libmbedtls/core/sm2.c 文件中实现 crypto_acipher_alloc_sm2_public_key，将已经封装好的 API 接入 optee-ft 项目体系。

SM2 密钥对相关接口注册

将封装好的 API 接入项目体系需要以下几步：

一、在 optee_os/core/tee/tee_svc_cryp.c 文件的 tee_obj_set_type 函数中增加 SM2 分支 crypto_acipher_alloc_sm2_keypair。

```
case TEE_TYPE_SM2_DSA_KEYPAIR:
case TEE_TYPE_SM2_PKE_KEYPAIR:
case TEE_TYPE_SM2 KEP_KEYPAIR:
    res = crypto_acipher_alloc_sm2_keypair(o->attr, obj_type,
                                           max_key_size);
    break;
```

二、在 optee_os/core/crypto/crypto.c 文件中实现 crypto_acipher_alloc_sm2_keypair。

三、在 optee_os/lib/libmbedtls/core/sm2.c 文件中实现 crypto_asym_alloc_sm2_keypair，将已经封装好的 api 接入 optee-ft 项目体系。

2.3.3 SM3 接口注册

HMAC 和 HASH 共用同一套底层接口，将封装好的 api 接入项目体系需要以下几步：

一、在 optee_os/core/crypto/目录 sm3-hash.c 和 sm3-hmac.c 文件中，注释掉原有的软件实现接口。

二、在 optee_os/lib/libmbedtls/core/目录 hash.c 和 hmac.c 文件中，分别增加 crypto_sm3_alloc_ctx 接口和 crypto_hmac_sm3_alloc_ctx 接口，将 SM3 选项注册到流程中去。

三、在 optee_os/lib/libmbedtls/mbedtls/library/md.c 文件中，增加 SM3 相关信息，并将封装好的 API 添加到标准流程对应的分支里去，分别为 mbedtls_md_starts、mbedtls_md_update、mbedtls_md_finish、mbedtls_md_free 和 mbedtls_md_clone。

2.3.4 SM4 接口注册

将封装好的 API 接入项目体系需要以下几步：

一、在 optee_os/core/crypto/目录下 sm4-cbc.c、sm4-ecb.c 和 sm4-ctr.c 三个文件中，注释掉原有的软件实现接口。

二、在 optee_os/lib/libmbedtls/core/sm4.c 文件中实现 crypto_sm4_cbc_alloc_ctx、crypto_sm4_ecb_alloc_ctx 和 crypto_sm4_ctr_alloc_ctx 接口，将该文件定义的封装好的 API 注册到标准流程中。

2.3.5 示例程序

在 scto/ta/scto_ta.c 文件中，按照 GP 标准接口调用，实现了 SM2 加解密和签名验签功能，SM3 HASH 和 HMAC 功能，SM4 CBC、ECB 和 CTR 模式的加解密功能，具体可参考该文件源代码。

同时，在 scto/host/scto.c 文件中，实现了对这些功能的调用。

2.3.6 编译

编译需要以下几步：

一、进入 optee_os 目录，执行如下命令编译 TEE OS。

```
./build_optee_os d2000
```

二、进入 optee_client 目录，执行如下命令编译 CA 端 API 库。

```
./build_optee_client_ft.sh
```

三、进入 hello_world 目录，执行如下命令编译示例程序。

```
./build_ta_scto_ft.sh
```

2.3.7 运行

一、编译完成的 TEE OS 为 out/tee-phytium-d2000.bin，需要将其打包入固件或者在 UEFI 下使用 tboot 功能将其加载，可参考《腾锐 D2000 安全 CPU-QuickStart》。

二、系统启动完成后，进入 SDK 目录，执行如下命令启动 CA 端后台程序。

```
./out/data/bin/tee-supplciant -d /dev/teepriv0 &
```

三、执行如下命令将 out/data/optee_armtz/目录下的 TA 程序拷贝到/data/optee_armtz/目录下。

```
mkdir -p /data/optee_armtz/  
cp ./out/data/optee_armtz/* /data/optee_armtz/
```

四、执行如下命令启动示例程序，默认启动 7 个线程，每个线程会循环执行所有流程，直到遇到错误停止。

```
./out/data/bin/scto
```

除 SM2 相关算法因随机数原因只有自验证外，SM3 和 SM4 相关算法的结果还有与软件算法的结果的对比，以验证计算结果是否正确。（SM2 算法有与软件相互加解密测试过，这里只是因没有固定结果不好每轮对比）

测试结果如下表所示：

表 2.1 测试结果

测试项目	3 小时运行结果
SM2 加解密	无错误
SM2 签名验签	无错误
SM3 HASH	无错误
SM3 HMAC	无错误
SM4 CBC 加解密	无错误
SM4 ECB 加解密	无错误
SM4 CTR 加解密	无错误

3 片内 efuse 读写接口

3.1 接口概述

飞腾平台芯片提供 efuse 功能，本软件实现 TEE OS 下 efuse_rw 模块功能，efuse_rw 模块目前支持 efuse 中 ICVFLAG 和 HBK 两个区域的读写操作，未来可以扩展为全区域读写操作的支持。

TEE 环境中，User 层运行的应用程序 TA（Trust Application）可以直接调用 efuse_rw 模块中的接口操作 efuse 硬件，但注意 efuse 是一次性写入硬件，以及 efuse 的一些读写限制特性。

调用关系如下图：

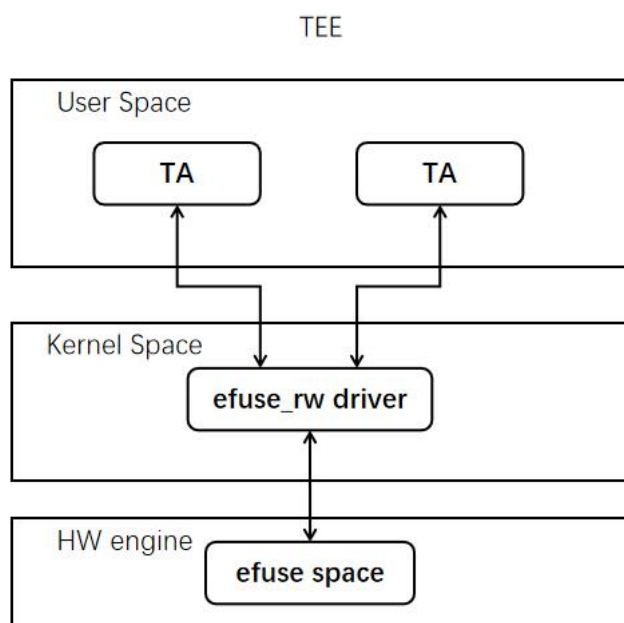


图 3.1 efuse 读写调用关系图

3.2 接口说明

```
int efuse_hbk_write(void)
```

功能：efuse 硬件中 ICVFLAG 和 HBK 两个区域的 write 操作。

返回：0 成功

-1 失败

注意：efuse 是一次性写入硬件，写入数据通过初始化变量的方式固化在代码中，写入 ICVFLAG 区域的数据固化在变量 ICVFLGA_val 中，写入 HBK 区域的数据固化在变量 HBK_val 中。

```
void efuse_hbk_print(void)
```

功能：efuse 硬件中 ICVFLAG 和 HBK 两个区域数据的输出操作，输出到 console 口显示。

返回：无

3.3 测试实例

本次功能设计完成的同时，提供一个基于 REE 和 TEE 环境交互的自测功能，并在飞腾 FT2000/4 硬件平台上进行了自测。

3.3.1 测试控制流程

测试流程如下图所示，控制流的路线如下图中实线所表明。

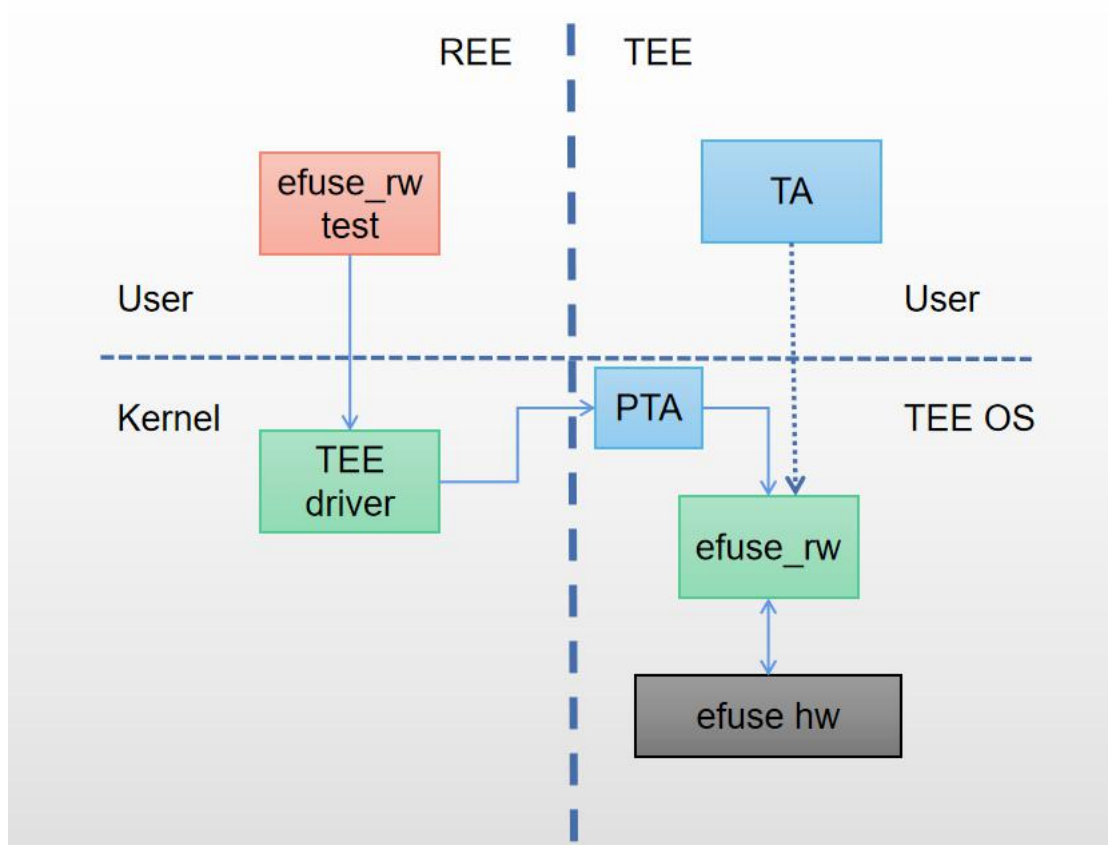


图 3.3 efuse 读写接口测试关系图

测试步骤如下：

步骤 1：REE 端 User 层应用 efuse_rw_test，源码为 efuse_rw_test.c，通过编译后的执行文件 efuse_rw_test 存放在 REE 文件系统中相应的 bin 目录下，通过脚本调用该应用程序。

步骤 2：脚本可以发起读和写两种操作，无论哪种操作都会触发 Linux TEE driver 中，包括 open session，invoke command 等标准的接口操作，调用顺序根据 GP 标准操作。读和写会对应两种不同的 command 命令发送给 TEE 侧相应的 PTA 程序。

步骤 3：PTA（Pseudo TA）作为一种伪 TA，可以模拟 TA 与 REE 端进行标准的 GP 交互操作，也可以直接访问 TEE OS 中的所有接口。根据传递过来的不同的 command 命令，对应的 efuse PTA 会调用不同的操作接口。

步骤 4：最后通过 efuse_rw 模块的接口调用，完成 efuse 硬件的写入操作和读出显示操作。

3.3.2 测试 LOG

在所有 DEBUG 信息打开的状态下，数据写入成功的提示如下：

```
Invoking TA before
F/TC:? 0 invoke_command:61 command entry point for pseudo ta "efuse_rw_invoke.pta"
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:54 Unlock efuse success!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:86 Waiting for!
D/TC:? 0 efuse_hbk_write:91 reg[MAP_INT]          5!
Invoking TA after
```

在所有 DEBUG 信息打开的状态下，数据读取成功的提示如下：

```
Invoking TA before
F/TC:? 0 invoke_command:61 command entry point for pseudo ta "efuse_rw_invoke.pta"
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:115 EFUSE[ICVFLAG] 00000000
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:117 EFUSE[HBK]:
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 c4:01234567
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 c8:89abcdef
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 cc:00112233
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 d0:44556677
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 d4:8899aabb
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 d8:ccddeeff
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 dc:00011122
D/TC:? 0 efuse_hbk_print:120 e0:23334445
Invoking TA after
```

测试结果符合代码描述。

4 SMC 调用接口

4.1 接口概述

腾锐 D2000 安全 CPU 支持 TEE 环境通过 SMC 指令调用 EL3 安全态软件提供的各类软硬件信息查询功能。具体服务可以参考 www.phytium.com.cn 网址上的“技术支持/下载中心”的文档《Phytium Base Firmware 接口规范》。

接口调用关系如下图所示：

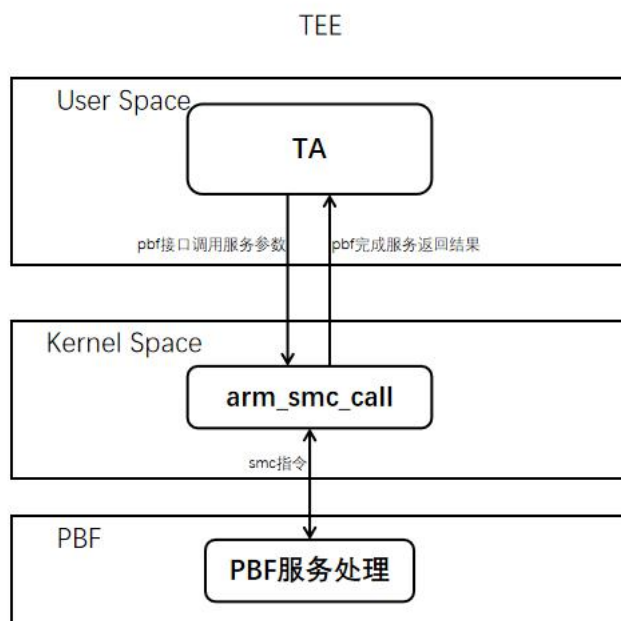


图 4.1 SMC 调用关系图

4.2 接口说明

```
void thread_arm_smc_call(struct thread_smc_args* in, struct thread_smc_args* out)
```

功能：发起 SMC 调用，并保存返回结果。

参数 in：输入上下文，TEE 标准结构类型，依据 SMC 调用规范。

参数 out：输出上下文，TEE 标准结构类型，依据 SMC 调用规范。

返回：无

4.3 测试实例

该调用接口可以在 TEE 运行的任意位置被调用，所以测试选取在 TEE 串口初始化后，直接调用该接口查询底层 PBF 版本信息。

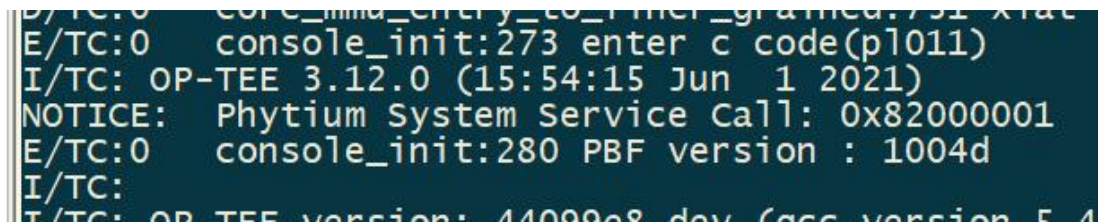
测试代码如下：

```
struct thread_smc_args in = {0};
struct thread_smc_args out = {0};

in.a0 = 0x82000001;
```

```
thread_arm_smc_call(&in, &out);  
EMSG("PBF version: %lx", out.a0);
```

测试 LOG 如下：



```
E/TC:0 console_init:273 enter c code(p1011)  
I/TC: OP-TEE 3.12.0 (15:54:15 Jun 1 2021)  
NOTICE: Phytium System Service Call: 0x82000001  
E/TC:0 console_init:280 PBF version : 1004d  
I/TC:  
I/TC: OP-TEE version: 44099e8 dev (gcc version 5.4
```

可以看出 PBF 调用参数，回复的版本号是 1004d，查询文档得知，1 为大版本号，4d 为小版本号，4d 的十进制是 77，所以 pbf 的版本号查询结果是 1.77，符合最开始 pbf 的版本打印 log，测试结果无误。